

L.P	Opis	ENERGA
1	Braki dokumentacyjne (Gerbery PCB, rysunki 2D mechaniki, rysunki elementów dedykowanych)	
2	Bardzo dokładne wartości grubości miedzi w specyfikacji PCB - opieramy się na IPC. Podana wartość przenikalności dielektryka - dla jakiej częstotliwości?	
3	PCB - czy możliwa produkcja na naszych panelach?	Możliwe użycie naszej panelizacji.
4	Montaż trzpieni KVT w obudowie - wymagania co do sposobu (zimno, ciepło, ultradźwiękowo)	Nie ma znaczenia
5	Zamienniki RLC - dopuszczalne? Lepsze parametry dopuszczalne (ciaśniejsze tolerancje, większe napięcia przebicia, większa moc)	Dopuszczone pod rygorem zachowanej funkcjonalności i parametrów
6	Przewody - wymagania certyfikacyjne? Kolory?	
7	Testy, kalibracja, programowanie - fikstura gotowa od Energa?	
8	Pakowanie - wymagania? Karton jednostkowy, karton zbiorczy, etykietowanie?	Preferowana paleta z kratownicą
9	Specyfikacja etykiety RFID	Etyketa RFID wypada z BOM
10	Lakierowanie PCBA - wymagania (złącza, luty przewodów) - wymagana specyfikacja.	
11	Materiały technologiczne - jakieś wymagania (cyna, pasta, lakier)?	
12	Klasa IP?	IP-51
13	Silikon do światłowodów - jaki?	Transparentny, brak szczególnych wymagań.